

平成30年度大学院標準時間割表(A1A2)

時間	講義 (室番)	講義 (室番)	講義 (室番)	講義 (室番)	講義 (室番)
曜日	8:30 10:15	10:25 12:10	13:00 14:45	14:55 16:00	16:40 18:35
月	設計生産フィールドワーク (231) (中尾,村上,杉田,柳澤,長藤) 設計・生産		機械工学特別演習 I (13:00~16:00)		車両工学 (223) (中野,天野) 機力・制御
火		Advanced Thermal and Fluids Engineering (223) (熱流体工学特論) (加藤(千)) 熱・流体	Molecular Dynamics & Nanotechnology (222) (分子動力学とナノテクノロジー) (丸山,塩見,千足) 熱・流体 ※Basic Theory of Extended Nano Space (拡張ナノ空間基礎理論)		技術の創造 (31B) (中尾,土屋) 設計・生産
水		ファインマシニング (223) (臼杵,杉田,土屋) 設計・生産	マテリアルズプロセス (223) (柳本,土屋,古島) 固体・材料, 設計・生産	Solid Mechanics Seminar (222) (固体力学セミナー) (崔,三宅) 固体・材料	
			Advanced Academic Writing, Advanced Academic Presentation (森村)【工共通科目】 共通基盤		
木		Active Vibration Control (231) (能動振動制御論) (中野) 機力・制御	マルチボディ・ダイナミクス (222) (須田) 機力・制御	ロボットマニピュレーション (222) (山川) 機力・制御	
			分子軌道法・分子動力学シミュレーション (231) (佐藤(文),梅野) 固体・材料、バイオ	工学リテラシー II (223) -事業戦略と知的財産- (丸山,大久保,横野)	工学コンピテンシー I (222) -プロジェクト・ベース・ラーニング- (金子,光石,横野,原田(香),モンターニュ) 共通基盤
				数値熱流体工学 (233) (加藤(千),高木,寺本) 熱・流体	
金			破壊強度学 (223) (吉川,梅野) 固体・材料		機械工学特別演習 I (16:50~19:50)
			The Practice of Machine Design (実際の設計) (231B) (中尾) 設計・生産	Micro Thermal and Fluids Systems (223) (マイクロ熱流体システム) (鈴木(雄),大宮司,森本) 熱・流体 ※Nano/Micro Energy Systems (ナノ・マイクロエネルギーシステム)	

・工学コンピテンシー II -研究インターンシップ-(高増,須賀,横野) **共通基盤** ・工学リテラシー III -アドバンス・アカデミック・プレゼンテーション-(小関,鈴木(真),森村) ・長期インターンシップ(塩見,杵淵) **共通基盤** については、別途指示があります。